

유럽으로부터의 資本 및 기술 導入 案内

유럽과 극동 아시아의 技術協力을 지속적으로 추진하고 있는 AD-REM International Consultants는 다음과 같은 사업을 하고 있음.

1. 유럽 기업들의 첨단 기술을 한국에 이전시키는 사업
2. 유럽 금융단의 용자를 경제성이 강하거나, 새로운 기술 사업이거나, 새로운 기술 공정의 사업에 알선하는 사업
3. 한국에서 도입하고자 하는 기술을 유럽(주로 스위스, 독일, 프랑스)에서 유치, 알선하는 사업.

AD-REM社는 아래의 기술에 관하여 한국의 파트너 또는 Counterpart를 찾고 있으며 관심있는 업체에서는 본회 국제부(778-0913)로 연락하기 바란다.

또한 AD-REM社의 Consultant(상담역)가 85年 1月中 한국을 방문할 예정인 바 많은 상담있기 바란다.

아 래

1. 복합재료에 관한 생산기술
2. 자동차, 항공, 전기산업 분야의 부품 생산 기계 제작에 관한 기술
3. 에너지 절약용 Heat Pump 생산기술(보일러 등에 사용됨)
4. 中·高電壓用 磁器絶緣체 생산기술
5. 전기·전자용 Micro Coil-Winding에 관한 기술
6. 기타

「COMDEX」 IN JAPAN

1985년 3월 26일~28일까지 일본의 HARUMI에서 제 1회 컴퓨터 및 관련 제품 전시회가 열린다.

원제(原題)는 The First Annual Asian Conference and Exposition for Manufacturers, Dealers and Distributors of Computers and Related Products 이며 전시참여에 관한 문외는 본회 국제부(778-0913)로 연락하기 바란다.

'85년도 수출용 원자재 기준소요량 고시 재확인 대상품목 사전예고

공업진흥청은 '85년도 수출용 원자재 기준소요량 고시 재확인 대상품목을 사전 예고한바, 관련 업체들은 대상품목에 대한 공정별 손모율과 발생 원인 제품 및 원부자재 수불명세서 등을 준비하여 동 업무 수행에 차질이 없도록 많은 참고를 바라며 '85년도 고시 개정 품목을 다음과 같이 게재한다.

다 음

○電氣分野

고유번호	輸 出 品 名
E-A-2003	Washing Machine
E-A-2009	Parts for EMD Type Telephone Switch Board
E-A-2010	Key Telephone Set
E-A-2011	Control Box for Telephone System
E-A-2012	Parts for ESK Type Telephone Switch Board
E-A-2015	Intercom
E-A-2040	Walkie Talkies
E-A-2042	Electric Stove
E-B-2201	Cathode Ray Bulb for TV
E-B-2207	Midget X-mas Decoration Lamp
E-B-2221	Cathode Ray Tube for B/W TV
E-C-2403	Peaking Coil
E-C-2404	Inductor
E-C-2415	Poly Variable Condenser
E-C-2423	Variable Resistor
E-O-2607	Motor Stator
E-O-2610	Single-Phase Induction Motor
E-O-2611	Micro DC Motor
E-O-2621	Microphone Cord with Plug
E-O-2627	Microphone
E-O-2630	Ferrite Core
E-O-2631	TV Antenna Accessories
E-O-2633	Anode Cap
E-O-2637	Electrical Relay
E-O-2649	"V" Type Cut Miracron With Scrow
E-O-2653	"V" Type Cut Sapphire

고유번호	輸出品名
E-O-2657	Microphone Cartrige
E-O-2659	Magnetic Head
E-O-2666	Rotor and Commutator
E-O-2667	Car Speaker
E-O-2669	Photo Devices
E-O-2670	Transformer Core
E-O-2674	Video Empty Cassette
E-O-2675	Coreless DC Motor
E-O-2676	Glass Rod
E-W-2801	Switch
E-W-2816	Field Telephone Wire
E-W-2817	Electrolytic Bare Copper
E-W-2818	Communication Cable
E-W-2819	PVC Insulated Cable
E-W-2820	PVC Flat Type Cable
E-W-2821	PE or PVC Insulated Communication Cable
E-W-2822	Power Cable
E-W-2823	Paper Insulated Communication Cable
E-W-2826	Electrolytic Copper Wire Rod
계	45

한국 국제 컴퓨터 그래픽스 세미나 및 전시회 '85 개최안내

컴퓨터 그래픽스에 관한 認識을 제고하고 시스템 및 관련제품을 비교·검토의 기회 제공 그리고 컴퓨터 그래픽스 도입을 통한 생산성 및 기술 수준 향상을 도모하기 위하여 대한무역진흥공사(KOTRA)의 주최로 한국국제컴퓨터그래픽스 세미나 및 전시회(KIC '85)를 KOTRA 영동종합전시장(KOEX)에서 개최한다. 세미나 및 전시회의 내용을 다음과 같이 안내하니 관련업체의 참고를 바란다.

다 음

- 기간
 전시회: 1985. 10. 29~11. 2 (5일간)
 - 준비기간: 1985. 10. 26~10. 28 (3일간)
 - 철거기간: 1985. 11. 3~11. 5 (3일간)
 세미나: 1985. 10. 28~11. 1 (5일간)

- 참가 신청기간: 1985. 3. 31 限
- 전시회 및 세미나 주제:
 전산보조설계(CAD), 전산보조제조(CAM), 전산보조엔지니어링(CAE), 전산보조기획(CAP), 전산이용제조(CIM), 프로젝트 매니지먼트, 유한요소법(FEM), 이미지처리 및 도형인식(IP-PR) 자료제시, 매니지먼트 그래픽스, 시뮬레이션 및 애니메이션, 지도작성, 인공지능, 문자 및 이미지 통합 등
- 참가신청서 제출처 및 문의처
 KOTRA 전시부
 주소: 서울 강남구 삼성동 159
 중앙우체국 사서함 3109호
 전화: 5501~312~4

국유특허권 활용 안내

특허청은 정부 각 부처 공무원이 발명(고안)하여 국가가 승계한 국유 특허권을 보유하고 있다. 상기 국유특허권의 활용을 촉진하기 위하여 특허청에서 공고한 것 중에서 전자·전기부분만 발체, 공고하니 관련 업체에서는 이를 적극 활용하기 바란다.

특허청공고 제85-1

국유특허권 활용 권유 공고

국가가 보유하고 있는 특허권의 활용과 기업화 촉진을 위하여 국유특허권의 처분관리규정 제3조의 규정에 의하여 다음과 같이 공고함.

1985년 1월 14일

특허청장

다 음

- 활용의 방법: 국유특허권의 사용은 특허청으로부터 처분을 받아 사용하여야 하며, 그 처분은 통상실시권의 허여를 원칙으로 함.
- 신청 절차: 소정의 신청서를 특허청(지도과)에 제출하여야 함.
- 기타: 상세한 내용은 국유특허권의 처분관리규정(76. 4. 21, 대통령령 제8095호) 및 국유특허권의 처분관리규정시행규칙(76. 10. 28, 상공

부령 제495호)을 참고하시거나 특허청 지도과 (서울시 강남구 서초동 58-3, 전화 568-8150~64)로 문의하시기 바람.

○ 국유특허권의 내용

- 반방해전파안테나(특허 5691호) : 77. 11. 18~89. 11. 17 채신부 전파연구소 발명
- 시외계전기군 시험기(특허 4727호) : 75. 5. 24~87. 5. 23 한국전기통신공사 시험검사소 발명
- 전화선간이 시험기(실용신안 12113호) : 75. 3. 18~85. 3. 17 한국전기통신공사 시험검사소 발명
- 통신용지하장애위치시험자(실용신안 14504호) : 77. 10. 5~87. 10. 4 한국전기통신공사 시험검사소 발명

電子管 世界型名 登錄制度(WTDS)의 자료 활용 안내

WTDS는 日本 東京에 소재한 EIAJ에서 登錄業務를 취급하고 있는바, EIAJ Device 登錄業務의 概要는 美·日·西歐 公同의 型名 부여로 使用者 편의를 도모하며, 登錄에 의한 권리, 품질보장 등은 없으나 自社 型名の 보급에 효력이 있고, 國際型名の 보급으로 國際間 規格 혼동을 예방하며 登錄型名은 무상으로 누구든지 사용이 자유롭다. 이에 따라 本會에서는 84年 9月 및 10月分 WTDS에 의한 電子管 登錄業務에 관한 자료를 다음과 같이 비치하고 있으니 關聯 業體에서는 많은 활용이 있기를 바란다. (문의: 本會 玄湖仲 部長/778-0913~8)

다 음

1. EIAJ·電子 Devices 登錄業務 概要

가. 業務主體

(社) 日本電子機械工業會(EIAJ) 안에 두어진 電子디바이스登錄센터(EIAJ/EDEREC, Electronic Industries Association of Japan/Electronic Device Registration Center)

나. 業務開始

1982年 4月 1日

다. 目 的

Electronic Devices의 型名 賦與·Devices用 部品の Code番號 賦與와 그 登錄 및 弘報를 통하여 取扱·製造·販賣·購買·使用의 원활화를 期함.

라. 事 業

- 1) Device와 部品の 型名 혹은 Code番號 賦與 및 登錄·再登錄
- 2) 登錄事項 및 關聯情報의 定期的 弘報·刊行
- 3) 外國 Device 登錄機關에의 登錄申請 및 情報 交換
- 4) 國際電氣標準會議(IEC)의 電子部品 品質評價制度(IECQ)에 대한 協力

마. 登錄對象

- 1) Category A: 電子管(TV用 Braun管, Monitor用 Braun管, 其他 Braun管, 送信管, 表示管, 撮像管, Micro波管) 및 그 共通 部品(Glass Bulb, Guage, 螢光體, Base 등)
- 2) Category B: 個別 半導體 Device 및 그 共通 部品(Package 등)

바. 登錄方法

製造者로서 開發中 혹은 製造中인 것에 限하여 型名 豫約 申請後 6個月 經過後 登錄弘報로 終結.

사. 登錄의 效果

- 1) 登錄은 型名이 할당된 Device의 性能·品質에 대한 保證을 뜻하지 않으며 Center는 하등의 責任도 지지 않음.
- 2) 申請者 이외의 製造者는 他製造者의 登錄型名에 관한 동일한 Data의 것을 製造할 경우 無償·自由로이 그 型名을 使用할 수 있음.

아. 型名 割當의 例(Braun 管)

美 EIA, 日 EIAJ, 歐洲의 Pro Electron의 技術委가 共同制定한 世界共通型名에 따름.

第 1 記號: CRT의 用途定義로 單一文字로 構成

第 2 記號: 最小有效畫面の 對角치수로 2數字로 構成

第 3 記號: 特有的 機械的, 電氣的 特性을 지닌 CRT의 Type定義로서 1와 0를 제외한 3文字로 構成

第 4 記號: 第 3 記號로 定해진 Family內에서 細分化로서 Color는 2數字, Mono는 單一數字로 構成

第 5 記號: 螢光體의 種類 定義로서 Color는 單一文字 Mono는 2文字로 構成

第 6 記號: Neck部品이 붙은 CRT에만 割當, 調整特性을 定義하며 2數字로 構成

공지사항

(例) A 家庭用TV受像管
 63 畫面Size 63cm
 JAA Family Code
 00 Family Code內的細目
 X 三色螢光體
 01 Neck部品の 調整特性

자. 經 費

- 1) 登錄 : EIAJ會員 ¥20,000 其他 ¥50,000
- 2) 再登錄: EIAJ會員 ¥10,000 其他 ¥25,000
- 3) 資 料: Category別 1 Copy 年間 ¥50,000

나. 우편등록도 可能함.

4. 問議處

가. 서울 영등포구 여의도동 13-31 (기계진흥회관 9층)
 韓國機械工業振興會 企劃部 會員課
 (783-3073, 0695)

나. 부산시 부산진구 부전 2동 521-24(인산빌딩 5층)
 韓國機械工業振興會 釜山事務所 (806-7303)

5. 施行日: 1985年 1月 1日

機械工業登錄要領 公告 案内

機械工業振興法 施行令의 改正으로 各 市·道에서 취급하던 同法 第6條의 規定에 의한 機械工業登錄業務가 韓國機械工業振興會로 移管됨에 따라 「機械工業登錄要領」을 다음과 같이 公告하니 관련 업체의 참고를 바란다.

다 음

1. 登錄對象

機械工業振興法 施行令 第2條의 規定에 의한 機械器具 또는 構造物을 製作·組立하는 事業者

2. 登錄申請書類

- 가. 機械工業登錄申請書(本會 所定樣式) 1部
- 人力 및 技術狀況 ○主要原資材 所要現況
 - 生産施設現況 ○主要製品 生産現況
 - 研究活動實績 및 計劃
 - 技術訓練實施實績 및 計劃
 - 外國과의 技術協力實績 및 計劃
 - 外資導入實績 및 計劃
- 나. 工場登錄證 寫本 1部

3. 登錄場所

地 域	場 所
서울, 인천, 경기, 강원, 충청·북, 전남·북	韓國機械工業振興會 企劃部 會員課
부산, 대구, 경남·북, 제주	韓國機械工業振興會 釜山事務所

參考 가. 業體便宜에 따라 登錄場所選擇도 可能함.

韓國機械工業振興會 會長

INTERNEPCON '85 展示會 및 技術 Seminar

本會의 後援으로 開催되는 INTERNEPCON '85 展示會('85. 3. 27. ~3. 30)는 올해 최초로 열리게 되는, 電子機器, 半導體 및 關聯製品과 印刷回路基板 生産裝備를 비롯한 尖端製品의 展示會로써 美國, Europe, 日本 등지에서 20여년의 傳統을 갖고 있다. 현재 美國 NEPCON 6개 지역과 INTERNEPCON Japan, Singapore, Hong Kong, 中共, Korea, England, Osaka의 7개 지역 등 모두 13개의 展示會가 매년 열리고 있다.

따라서 국내에서도 戰略産業으로 높이 평가되고 있는 電子産業의 核心인 半導體 분야의 技術進歩를 活性化시키고 電子産業 발전에 획기적인 기틀을 마련하고자 同展示會를 開催하게 된 것이다.

同展示會 期間중에 半導體와 印刷回路基板에 관한 國際專門家들의 學術 Seminar가 開催되어 最尖端 수준의 技術을 國內 業體의 實務擔當者들에게 接할 기회를 넓히고자 다음과 같이 안내하니 關聯業體의 同Seminar 參觀를 바란다.

다 음

- 1. INTERNEPCON Seminar 日程表 (별첨)
- 2. Seminar 장소: 영등종합전시장(KOEX) 종합회의실
- 3. 문의처:
 - Calhners Exposition Group 東星通商(株)
 - 서울 중구 충무로 2가 62-7
 - Tel: 778-6803~4, 755-8619, 1845

공지사항

(별첨) INTERNEPCON Seminar 日程表

시간 일자	9 : 30~11 : 00	11 : 30~13 : 00	14 : 30~16 : 00
3 / 27	Opening Ceremonies	S1 "Semiconductor Technology -Part I" 1. Wafer Processing Semy Engineering 2. Xtal Growth-Ⅲ-V. Cambridge Instruments 3. Characterizing SC Chemicals J. T. Baker Chemical Co.	S2 "Aspects of Electronics Packaging and Production" 1. Ultrasonic Cleaning. Crest Ultrasonics 2. Shielded Connector. AMP(Japan) 3. High Speed Testing Fairchild Taiwan 4. SC Lead Tinning. Kester Solder
3 / 28	S3 "Semiconductor Technology -Part II" 1. VLSI Lithography. Ultratech Stepper 2. Cost Reducing Solutions for Memory Manufacturer. Fairchild Korea 3. Optical Wafer Stepper. TRE SC Equipment Corp.	S4 "Automation-Part I" 1. Networking. Fairchild Taiwan 2. XRF Thickness Measurement UPA Technology 3. Auto Methods-Inspection Masks and Wafers. Ernst Leitz Wetzlar	S5 "Surface Mount Devices" 1. Production Soldering. Hollis Automation 2. Soldering and Cleaning. Electrovert 3. Design Considerations. Thomson Semiconductors 4. Latest Testing Challenge. Fairchild Taiwan
3 / 29	S6 "Automation-Part II" 1. Automatic Plating. Technic, Inc. 2. Computer Aided Repair. Fairchild Taiwan 3. Automated Image Printing. Argon Ind. Meccaniche 4. Highspeed Deposition of Precious Metals for Electronic Applicati- ons. Engelhard Industries	S7 "Semiconductor Technolgy -Part III" 1. Plasma Systems. Lam Research 2. Magnetron Ion Etching. Materials Research 3. Vacuum Equip. for Etching. CIT Alcatel	S8 "Semiconductor Technology -Part IV" 1. Marking Techniques. Markem Corp. 2. Spray Acid Cleaning System. FSI Corp. 3. Parametric VLSI Testing. Keithley Instruments 4. Advances in Digital Alignment Strategies for Step and-Repeat Optical Imaging. GCA Corporation
3 / 30	S9 "Microelectronics" 1. Thick Film Conductors. Ferro Corporation 2. Infrared Curing. Electro- Science Lab 3. Cleaning Hybrid Assy. Crest Ultrasonics	S10 "Semiconductor Technology -Part V" 1. Clean Room Technology. Shin Sung Engineering 2. Vapour Deposition Equip. Cambridge Instruments 3. Static Protection 3M Static Control 4. Vacuum Pumping Systems. Edwards High Vacuum	